

2009-2010年中国精细化工 园区建设分析与前景咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2009-2010年中国精细化工园区建设分析与前景咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200903/14296.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

第一章 2008年中国铜箔市场运行环境分析

- 一、2008年中国宏观经济运行情况
- 二、全球金融危机对中国产业格局影响
- 三、中国应对金融危机的措施
 - (一) 财政和货币政策调整
 - (二) 扩大内需
 - (三) 鼓励出口
- 四、2008年中国铜箔市场政策环境分析
 - (一) 锂离子用铜箔技术标准
 - (二) 中国铜箔基础板出口退税政策调整
 - (三) 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
- 五、2008年中国铜箔市场技术环境分析
 - (一) 新CO₂雷射直接铜箔加工技术
 - (二) 中国攻克18微米铜箔技术
 - (三) 铜箔分离技术
- 六、2008年中国铜箔市场社会环境分析

第二章 铜箔相关概述

- 一、铜箔的定义
- 二、铜箔的特性
- 三、铜箔的分类
 - (一) 自粘铜箔
 - (二) 双导铜箔
 - (三) 单导铜箔
- 四、铜箔的应用领域

第三章 2008年全球铜箔产业市场发展概况

- 一、2008年中国铜箔产业发展环境综述
- 二、2008年全球铜箔业市场现状
 - (一) 2008年全球铜箔业发展动态
 - (二) 2008年全球铜箔业发展特征
 - (三) 2008年全球铜箔业市场运行浅析

(四) 2008年全球铜箔业发展存在的问题

三、2008年全球主要铜箔生产国家运行分析

四、2009-2012年全球铜箔市场发展趋势分析

第四章 2008年全球铜箔业知名企业运行浅析

一、意大利DANIELI(达涅利)集团

(一) 公司概况

(二) 2008年主要产品分析

(三) 2008年在华市场销售情况

(四) 国际化发展战略分析

二、三菱重工株式会社

(一) 公司概况

(二) 2008年主要产品分析

(三) 2008年在华市场销售情况

(四) 国际化发展战略分析

三、美国耶兹公司

(一) 公司概况

(二) 2008年主要产品分析

(三) 2008年在华市场销售情况

(四) 国际化发展战略分析

第五章 2008年中国铜箔市场发展现状综述

一、2008年中国铜箔业发展动态

(一) 梅雁铜箔被列为国家重点新产品

(二) 金居铜箔H1获利1.56亿元NTD

(三) 涵江企业增资扩建迎暖春

(四) 江西铜业拟向铜箔公司增资2.68亿元

二、2008年中国铜箔业发展现状综述

(一) 2008年中国铜箔业发展特征分析

(二) 2008年中国铜箔业行业发展规模

(三) 2008年中国铜箔业技术发展现状

三、2008年中国铜箔业市场运行分析

(一) 2008年中国铜箔市场供给情况分析

(二) 2008年中国铜箔市场消费情况分析

(三) 2008年中国铜箔价格走势分析

(四) 2008年中国铜箔进出口贸易现状综述

四、2008年中国铜箔业发展中存在的问题

第六章 2008年中国铜箔市场竞争格局透析

一、2008年中国铜箔市场竞争现状

(一) 技术竞争

(二) 产品综合竞争力分析

(三) 产品成本费的竞争

二、2008年中国铜箔业集中度分析

(一) 市场集中度

(二) 区域集中度

(三) 产品集中度

三、2008年中国铜箔业竞争策略分析

四、2009-2012年中国铜箔业竞争趋势分析

第七章 2008年中国铜箔行业内重点企业分析

一、中科英华

(一) 企业概况

(二) 企业经营状况分析

(三) 企业竞争力分析

二、海亮股份

(一) 企业概况

(二) 企业经营状况分析

(三) 企业竞争力分析

三、鑫科材料

(一) 企业概况

(二) 企业经营状况分析

(三) 企业竞争力分析

四、三井铜箔(苏州)有限公司

(一) 企业概况

(二) 企业经营状况分析

(三) 企业竞争力分析

五、梅州市威华铜箔制造有限公司

- (一) 企业概况
- (二) 企业经营状况分析
- (三) 企业竞争力分析

六、苏西(中国)铜箔有限公司

- (一) 企业概况
- (二) 企业经营状况分析
- (三) 企业竞争力分析

第八章 2008年中国PCB行业发展状况及前景

一、中国PCB业发展历程

二、2008年中国PCB业发展现状

- (一) 2008年中国PCB产业的高速增长
- (二) PCB车用继电器稳中有升
- (三) PCB业与铜箔业关联性分析

三、2008年制约中国PCB业发展的因素分析

四、2009-2012年中国PCB业发展趋势预测分析

五、2009-2012年中国PCB业发展前景展望

第九章 2009-2012年中国铜箔市场发展及投资前景分析

一、2009-2012年中国铜箔市场前景

- (一) 电子级铜箔尤其是高性能箔市场看好
- (二) 铜箔产品前景光明
- (三) 中国电解铜箔市场前景趋好

二、2009-2012年中国铜箔产业发展趋势

- (一) 电解铜箔业的发展趋势
- (二) 铜箔业技术发展趋势

三、2009-2012年中国铜箔市场市场预测

- (一) 供需预测分析
- (二) 价格走势预测
- (三) 进出口贸易预测分析

四、2009-2012年中国铜箔市场投资周期分析

五、2009-2012年中国铜箔市场投资机会分析

六、2009-2012年中国铜箔市场投资风险分析

图表目录(部分):

图表：2008年中国GDP增长情况

图表：2001-2008年中国工业增加值与发电量

图表：2005-2008年中国投资、消费、出口走势

图表：2001-2008年中国CPI、PPI走势

图表：2001-2008年中国进出口走势

图表：2001-2008年中国失业率走势

图表：2007-2008年中国货币供应量

图表：2008年1-9月份我国部分行业调整变化（同比增长率%）

图表：2008年1-9月份我国周期性行业调整变化（同比增长率%）

图表：2008年1-9月份耐用消费类产业出现负增长（同比增长率%）

图表：近期公布的刺激经济的政策一览表

图表：提高出口退税率的清单

图表：略……

更多图表见报告正文

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200903/14296.html>